

「未来をつくる教育改革」

Educational Solution Seminar 2025 in 埼玉

2026年 2月12日(木)

10:30-17:00

会場

TKPガーデンシティ
PREMIUM大宮 2階

〒330-0854 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町4-333-13

参加費
無料

(セミナー要予約)

A I 活用

教育DX

データ利活用

GIGA スクール構想の学習環境を活かし、データ利活用や教育DXによる子どもたちの学びを育む授業実践／教育現場の課題解決となる校務DXソリューション等、有識者による講演と企業展示にてご紹介します。

Seminar1

11:00~
11:40

子どものモチベーションはどこにあるのか？
～エデュテイメントの可能性～

講師：正頭 英和氏 立命館小学校 教諭



Seminar2

13:00~
13:40

これからの情報活用能力の育成の在り方

講師：山本 利一氏 埼玉大学教育学部 教授



Seminar3

14:20~
15:00

データ利活用×AIにより広がる教育DX

講師：三好 智之氏 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
教育DXユニットリーダー



Seminar4

15:40~
16:20

「誰一人取り残さない」特別支援学級の授業実践

講師：森川 大地氏 東京都文京区立第九中学校 教諭



対象

教育委員会
小中高等学校教職員
特別支援学校教職員

申し込み方法

右記の2次元コードを読み込んで、
お申し込みを
お願いします。



展示出展20社以上、各ソリューションを直接御覧いただけます！

主催

日本教育情報化振興会 (JAPET&CEC)

共催

日本教育工学協会 (JAET)

特別協賛

富士電機ITソリューション株式会社

後援

文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
埼玉県教育委員会 (予定)

展示・協賛

IoT-EX株式会社	合同会社ZONER
株式会社iGO	ソフト・オン・ネット ジャパン株式会社
株式会社網屋	株式会社ソリトンシステムズ
ウィンバード株式会社	ダイワボウ情報システム株式会社
SCSK株式会社	チエル株式会社
SB C&S株式会社	株式会社ディー・ディー・エス
株式会社EDUCOM	TD SYNnex株式会社
株式会社ガイアエデュケーション	デジタルアーツ株式会社
株式会社教育ソフトウェア	株式会社電算システム
株式会社サトー	ビープロジャパン株式会社
株式会社サンスター	広島県教科用図書販売株式会社
株式会社新学社	富士電機ITソリューション株式会社
Sky株式会社	株式会社Mikulak
株式会社スキット	株式会社メディア・ファイブ
スタディポケット株式会社	株式会社ロッテ

お申込み／ご来場方法



下記よりお申込みください

URL▶ <https://x.gd/xT8le>



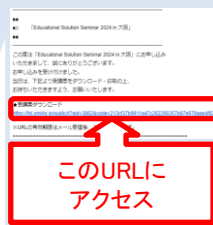
Step1

サイトより
必要事項を
入力し、
お申込み



Step2

後日
受講票発行URL
のご案内メール



Step3

【受講票】
表示・印刷



Step4

当日
【受講票】
のQRコードで
受付



<個人情報の取扱について>

- ◆ 一般社団法人 日本教育情報化振興会（以下、本会）は、参加申込事務局を、本セミナーの協力企業である富士電機ITソリューション株式会社（以下、本協力企業）に委託しております。
- ◆ お申込みに関わる個人情報は、本会の個人情報管理規定および本協力企業の個人情報管理規定に基づき、本会および本協力企業で厳重に管理し、第三者に公開することはありません。
- ◆ セミナー参加申込者の個人情報は、下記の使用目的の範囲でのみ使用するものといたします。

使用目的

- ◆ 本セミナーの問合せに対する回答
- ◆ 本セミナー受講についての連絡・通知
- ◆ 今後開催する本会および、本協力企業からのセミナー等イベントについてのお知らせ
- ◆ 本協力企業からの対面営業を含むマーケティング活動
- ◆ 本協力企業からのDMなどによる商品・サービスのご紹介

一般社団法人 日本教育情報化振興会 個人情報保護のための基本方針
<https://www.japet.or.jp/privacy-policy/>

富士電機ITソリューション株式会社（本協力企業） 個人情報保護基本方針について
<https://www.fujielectric.co.jp/fsl/privacy/>

お問合せ先 富士電機ITソリューション株式会社 埼玉セミナー事務局 E-mail: x-fsl-saitama-seminar2025@fujielectric.com

※掲載されている会社名および、製品名などは、各社の商標および登録商標です。※本招待状の掲載内容につきましては都合により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。